

科技部南部科學工業園區管理局 函

機關地址：741-47台南市新市區南科三路22號

聯絡人：王志宏 科員

電話：06-5051001分機2126

傳真：06-5051301

電子信箱：jrhong@stsp.gov.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國107年12月14日

發文字號：南投字第1070036260號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關本局108年度「南科智慧製造產業聚落推動計畫」補助計畫公開

徵求乙案，敬請轉知所屬相關人員，請查照。

說明：

- 一、依據「科技部南部科學工業園區管理局南科智慧製造產業聚落推動計畫實施要點」辦理。
- 二、本計畫透過補助方式鼓勵廠商於南科園區投入智慧製程自動化與3D列印製造等技術之研發與生產，並結合產學研醫之研發量能，建立智慧製造產業聚落。
- 三、研發型執行期程為1年，每件補助金額最高新台幣一千萬元；場域型計畫執行期程為6個月，每件補助金額最高額新台幣500萬元。
- 四、本次公開徵求時間自即日起至108年1月4日止，計畫申請相關文件請至本局網站（<http://www.stsp.gov.tw>，點選園區通報）或本計畫網站（<http://www.stsmic.org.tw>）下載。如有相關問題，請洽計畫辦公室林于微小姐，聯絡電話：06-5051001分機2113。

總收文 107/12/17



正本：園區廠商(全部)(共227單位)、醫療機構(共492單位)、大專院校(共171單位)
、台灣科學工業園區科學工業同業公會、台灣科學工業園區同業公會南部園區辦事處
、台灣科學工業園區科學工業同業公會中部園區辦事處、財團法人國家實驗研究院、
財團法人工業技術研究院、財團法人金屬工業研究發展中心、財團法人資訊工業策進
會

副本：南科智慧製造產業聚落推動計畫計畫辦公室、本局投資組

局長 林威呈 決行



裝

訂

線

